

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC61CxxxxxNR-G
標準質量: 7 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.246	シリコン	35200	7440-21-3
リードフレーム	2.790	銅	398500	7440-50-8
	0.066	錫	9400	7440-31-5
	0.001	亜鉛	100	7440-66-6
	0.003	クロム	400	7440-47-3
	0.071	銀	10100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.013	銀	1900	7440-22-4
	0.001	エポキシ	100	—
ボンディングワイヤ	0.030	金	4300	7440-57-5
封止樹脂	3.150	溶融シリカ	450000	60676-86-0
	0.251	エポキシ樹脂	35800	—
	0.179	フェノール樹脂	25600	—
端子メッキ	0.200	錫	28600	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、

開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。